JPCA

2019年度版 プリント配線板技術ロードマップセミナー

更なる発展へ！次世代市場を徹底分析！

モバイル電子機器、オートモーティブエレクトロニクス、AI家電、ハイパフォーマンスコンピューティング

2019年度版 プリント配線板技術ロードマップに関するセミナーをロードマップ委員会より7月5日（金）に回路会館（西荻窪）で開催します。

2019年度版 プリント配線板技術ロードマップのトピックス紹介に加え、本誌に記載のない内容も含めて紹介します。

ぜひご参加くださいますようお待ちしております。

募集要項

開催日時：**2019年7月5日（金）13:00～17:00**
（受付開始12：30～）

会　　場：回路会館地下1階会議室
東京都杉並区西荻北3-12-2／一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

地　　図：http://jpca.jp/jpca_about/access/

主　　催：一般社団法人日本電子回路工業会(JPCA)

●プログラム（時間は質疑時間5分を含みます。内容については予定であり変更する場合があります。）

13：00－14：00	**プリント配線板の市場性（モバイル電子機器、オートモーティブエレクトロニクス、AI家電、ハイパフォーマンスコンピューティングの技術及び市場動向）** 宇都宮　久修（WG5主査）
14：00－14：40	**機能集積基板**　吉村　英明（富士通インターコネクトテクノロジーズ㈱）
14：40－15：00	**休憩**
15：00－15：30	**パッケージ用サブストレート**　岩崎　浩（京セラ㈱）
15：30－16：00	ビルドアップ配線板　角井副主査（富士通インターコネクトテクノロジーズ㈱）
16：00－16：30	**FPC（フレキシブルプリント配線板）**　宇都宮　久修（WG5主査）
16：30－17：00	**ラップアップ**　角井　和久（富士通インターコネクトテクノロジーズ㈱）

●参加要項

定　　員：**先着100名**

参加費：**20,000円（税込）　JPCA／JEITA会員様**
50,000円（税込）　非会員様
※既に本書をご購入頂いた方でセミナーのみご参加をご希望される場合は、上記価格の半額となります。
※懇親会にご出席希望（オプション）の場合は、5,000円を頂戴いたします。

※上記費用には、聴講料、2019年度版プリント配線板技術ロードマップ（ダウンロード版）代金が含まれます。
※お申込み後の、お客様都合によるキャンセルは、本書のダウンロードアドレス発行後はお受け致しかねます。
※ご受講予定者と別の方が受講される場合には、事前にメール等でご連絡を頂くか、セミナー当日に受付にてお申し出ください。
※講師の意向により投影資料の配布は致しかねます。
※懇親会のキャンセルは、7月2日（火）までにお申し出ください。それ以降の場合は、ご返金できませんのでご注意ください。

●お問い合わせ

一般社団法人日本電子回路工業会　ロードマップセミナー係
事業部　青木 (std2@jpca.org)　　TEL：03-5310-2020　FAX ：03-5310-2021

●申込方法

別紙申込書に必要事項をご入力の上、メールまたはFAXで6月28日（金）迄にお申し込み下さい。
工業会からご担当者様宛にご請求書をお送りさせて頂きます。

2019年　　月　　日

一般社団法人日本電子回路工業会　青木行
E-mail：std2@jpca.org
FAX：03 - 5310 - 2021

ロードマップセミナー申込書

貴社名	
ご担当者名	
ご連絡先	〒 TEL：　　FAX： E-mail：

※参加費用のご請求書およびダウンロードアドレスは上記ご担当者様宛にお送りさせて頂きます。
※E-mailアドレスはダウンロード版データ配信の際に必要となりますので、必ずご記入ください。
※-(ハイフン)や_(アンダーバー)、．(ドット)や,(コンマ)等、明確に判別できるようご記入ください。

ご参加される方をご記入下さい。
*懇親会にご出席希望の方、2019年度版ロードマップを購入済の方は○を記入してください。

	参加者名	所属・役職	懇親会ご出席*	2019年度版ロードマップ購入済*
1				
2				
3				
4				
5				

申込締切：2019年6月28日（金）